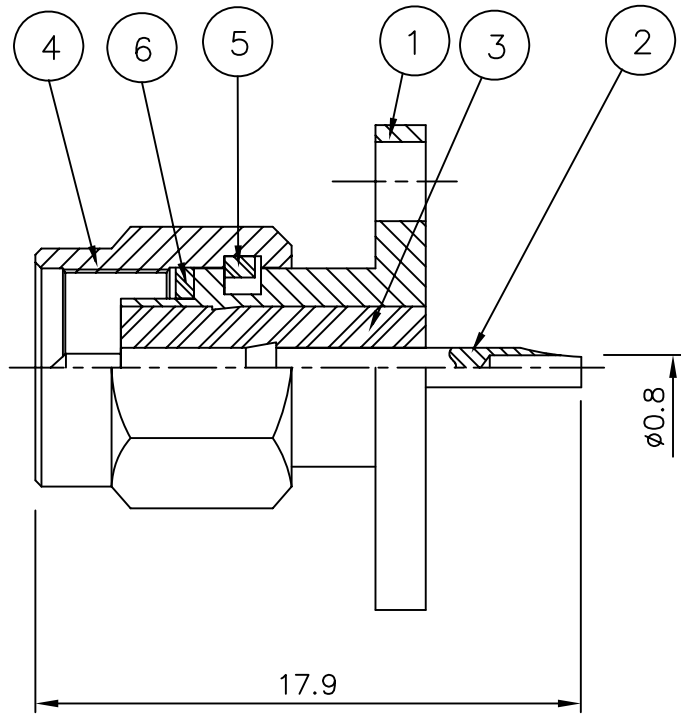


가공	1	2	3	4	수 정 내 용				
ST					부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
ST(기준)					1	[실번No.201710-0007] BODY 내부 뒤편바늘 추가	은선영	김인철	2017. 10. 20.
ST(개선)									



6	GASKET	1	SILICONE		DGK00004-N/1 (G2001)
5	SPRING RING	1	SUS	Passivated	DSR00002-N5/1 (R2001)
4	CAP	1	MBsBD	Gold Plate	DCU00005-135/1 (K2001)
3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN01014-N/1 (H2026)
2	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT00321-135/1 (F2028)
1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD00346-135/1 (D2037)

대체가능재질	품번	품 명		수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 .* ±0.1 .*.* ±0.05	년월일	2000. 9. 8.			 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.		
	승인						
재질	검도				도명	CONNECTOR	
	재도						
열처리	작성부서 연 구 소				A4	도번	CN00135-7/1 K314-488-000
보호피막처리	적도 4/1	단위 mm	중량				